

211431-4 ✓ 有效

AMP

TE 内部编号 211431-4

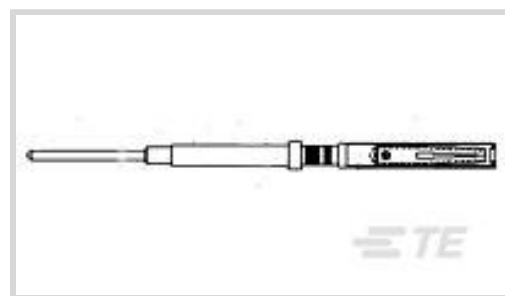
Socket Contact, Gold, Retention Clip Contact Retention, Copper

Alloy

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: **插座**

端子接触部电镀材料: **金**

壳体内部的端子定位力: **带有**

壳体内部的端子定位器类型: **固定夹**

端子基材: **铜合金**

## 产品特性

### 接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	1.27 $\mu$ m[50 $\mu$ in]
端子长度	29.57 mm[1.164 in]
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金
壳体内部的端子定位力	带有
端子基材	铜合金

### 端接特性

端接柱体和尾部长度的	6.35 mm[.25 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
产品端接到	印刷电路板

### 机械附件

壳体内部的端子定位器类型	固定夹
--------------	-----

### 包装特性

封装方法	Tray
------	------

## 产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)

SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)

超过限值的SVHC：

Pb (.6% in Component Part)

物品安全使用说明：

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

SKT CONT

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_211431-4\\_AF.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看



[ENG\\_CVM\\_CVM\\_211431-4\\_AF.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_211431-4\\_AF.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[ARINC 600 Next Generation Receptacle Connector](#)

英文版本